

## 關於高柏 About T-Global

T-グローバルについて

公司介紹 Introductions

会社紹介

環保政策 Environments

環境への取り組み

研究開發 Research & Developments

研究開発

測試儀器 Test Equipments

試験装置

產品應用 Applications

応用範囲

|          |         |                                     |            |
|----------|---------|-------------------------------------|------------|
| L37 系列   | 導熱矽膠    | Thermal Conductive Pad              | P03.--P08. |
| H48 系列   | 導熱矽膠    | Thermal Conductive Pad              | P09.--P14. |
| TG 系列    | 超軟導熱矽膠片 | Ultra Soft Thermal Conductive Pad   | P15.--P19. |
| Li 系列    | 導熱膠帶    | Thermal Tape                        | P20.--P24. |
| PC 系列    | 非矽型導熱材料 | Non-Silicone Thermal Conductive Pad | P25.--P27. |
| S606C    | 導熱膏     | Thermal Compound                    | P28.--P28. |
| S720 AB  | 導熱封裝膠   | Thermal Conductive Gel              | P29.--P29. |
| S730     | 耐燃導熱封裝膠 | Thermal Conductive Gel              | P30.--P30. |
| A96 AB   | 導熱封裝膠   | Thermal Conductive Gel              | P31.--P31. |
| Ti900 系列 | 導熱絕緣矽膠片 | Thermally Conductive Insulators     | P32.--P32. |
| T62 系列   | 高導熱石墨片  | Graphite Sheets                     | P33.--P33. |
| PH3 系列   | 散熱片     | Heat Spreader                       | P34.--P34. |

## 系列產品 Products

製品一覽

導熱介面材料 Thermal Interface Materials

熱インターフェース材料

陶瓷散熱片(XL-25) Ceramic Heat spreader

セラミック式ヒートスプレッダー(XL-25)

簡易型散熱鳍片 Simple Heat Sink

ヒートシンク

## 參考資料 Reference Materials

參考資料

散熱方式 Heat transferring

放熱方式

散熱原理 Theorem

放熱の原理

選擇適合的導熱介面材料 Select the proper thermal interface materials

最適な熱インターフェース材料の選択

## 研究開發 Research & Development

研究開發



高柏科技除了既有的產品追求在製程上的改善之外，並要以不斷的持續開發新產品為目標。除了憑藉公司多年經驗技術外，高柏科技也與在台灣各大技術研發中心及教學院所合作，如此才能更快速的開發出優良的新產品。

T-Global not only develops and researches the products by our-self, but cooperate with national research institution and universities in Taiwan. Thus T-Global can develop new products quickly.

There is no best in T-Global, we just pursue better and better. T-Global goes forward his target.

今のプロセスの向上し、よく改善するはもちろん、新製品の研究開発を目指して続けています。弊社は数年以来の研究開発の経験を重ねるのみならず、台湾における有名な技術研究センターや教育研究所と協力して、優れた新製品を効率の良い開発していきます。